

아시아포장 연맹회의 참가 '95 아시아 포장대회 국내유치 추진

지난 9월 23일부터 26일까지 태국 방콕에서 개최된 아시아포장연맹회의(APF)에 이대성 산업포장지도개발본부장 등 2명이 참가하였다.

APP는 한국을 비롯 동남아 15개국이 아시아 국가의 포장산업발전을 도모하고 국제포장기구와의 협력 등을 목표로 구성된 기구로, 매년 이사회와 총회를 갖는다. 또한 포장현안 문제 등 포장기술정보 교류를 갖고, 격년으로 아시아스타상을 선정한다.

이번 회의에서는 이사회와 총회, 그리고 제20차 아시아포장대회 아시아스타상 선정 및 국제포장전시회 등이 열렸다.

특히 이번 회의에서 개발원측은 아시아포장연맹 사무국을 한국에 설치할 것을 요청하는 한편 '95 아시아포장대회 한국유치를 적극 추진, 한국 산업포장 중흥의 기틀을 조성하는 동시에 포장산업의 위상을 한층 제고 시킬 수 있는 계기를 마련하였다.

산업디자인 지방순회교육 실시 지역디자인 활성화 기대

지난 9월 14, 15일 양일간 개발원은 산업디자인의 중요성을 널리 확산시키고자 대전, 마산상공회의소 등 2개처에서 산업디자인 지방순회교육을 실시하였다.

지방 디자이너의 연구 및 개발방향에 대한 정보를 제공코자 해당지역 대학교수와 KIDP 연구원이 진행한 교육에는 지역 디자이너는 물론 많은 대학생들이 참석하여 산업디자인의 균형적 지역발전에 기여하는 계기를 마련하였다.

▲ 대전 상공회의소

- 지역디자인 활성화를 위한 방향
- 과기대 김명석 교수
- 디자인 트랜드와 제품개발성공 사례
- KIDP 이대우 연구원

▲ 창원상공회의소

- 디자인 활성화를 위한 방향
- 창원대 이덕상 교수
- 디자인 트랜드와 제품개발성공 사례
- KIDP 이대우 연구원

유호민 원장, ICSID총회 참가 '97 총회 한국 유치 추진

개발원 유호민 원장은 지난 9월 8일부터 14일까지 7일간 영국 글래스고우 및 런던에서 개최된 제18차 국제산업디자인단체협의회(ICSID) 총회에 참가했다.

본 협의회는 한국을 비롯 40개국 1백6개 단체가 가입하고 있는 산업디자인부문의 세계적인 기구로써 유호민 원장은 '97 ICSID 총회의 국내 유치를 위해 5명의 유치단원과 함께 참가하였다.

완충포장에 관한 교육 실시 사례연구-CAD/CAM 포장설계등

산업디자인포장개발원은 이달 11일부터 15일까지 완충포장설계, 완충재료, 폐기물의 재자원화, CAD/CAM을 이용한 완충포장설계 등의 완충재 교육을 실시한다.

이번 교육은 일본의 전문가를 비롯하여 환경처 심무경 사무관, 한남화학 김정호 연구소장 등이 강연할 계획이다.

자세한 교육문의는 개발원 교육연수부 포장교육과로 문의하면 된다.

교육일정은 다음과 같다.

〈교육일정〉

일	시간	과 목	주 요 내 용	강 사
10/11(월)	14:00-15:50	완충포장설계	「유통환경에 대처하기 위한 포장설계」 -선적환경에 대처하기 위한 포장설계 -완충재료별 완충제수 산출방법	이명훈 선임연구원 KIDP 공업포장개발부
	16:00-17:50		「완충포장설계를 위한 제품파손 신뢰도의 평가」 -제품파손 신뢰도 평가(ASTM) -포장 System에 따른 제품의 재설계	김지현 차장 수도교역
10/12(화)	14:00-17:50	완충재료	「EPS의 완충포장 설계기법」 -기계적, 물리적 특성 -성형상의 화학적 특성 -EPS의 품질기준 -Beads Polymer 비교분석	김수남 부장 제일모직 기술지원팀
	14:00-17:50		「EPP, EPE 설계기법」 -각 원재료별 비교적 분석 -가공상의 문제점 -선진외국의 사용실태	일본전문가
10/14(목)	14:00-17:50	폐기물의 재자원화	「Form Styrene recycling system」 -각국의 폐기물실태 및 재자원화 -국내외 재활용 현황	김병권 사무국장 (사)한국발포스테렌 재활용협회
	14:00-15:50	관련법규	「포장폐기물 법규」 -법적근거에 따른 규제 및 완화 -향후 정책방향	심무경 사무관 환경처
10/15(금)	16:00-17:50	사례연구	「친환경적 재질과 구조에 맞는 완충포장」 -완충 포장 설계 -EPS 감량화시례 및 향후방향	이광명 선임연구원 금성사 TV SBU 설계실
	14:00-15:50	CAD/CAM 완충포장 설계	「CAD/CAM System을 이용한 완충포장 설계」 -디폴증 소Lot화에 대응한 포장설계 -사례 및 타분야 응용제시	김정호 이사 한남화학 연구소장

KIDP NEWS

포장기술 63호 목차 안내

특집

- 국내 포장산업의 현안과 그 대응책
- 환경보호운동과 포장산업의 방향/김용진
- 국내 포장산업 발전의 저애 요인/윤석중
- 수출증대를 위한 포장전략/이종각
- 제지산업의 당면과제와 대응책/신동소
- 용기를 중심으로 본 플라스틱 포장산업의 문제점과 대처방안/나근배
- 제관산업이 안고 있는 문제점과 그 대응책 /김성우
- 유리 포장산업의 현황과 문제점, 그리고 나아갈 방향/서준하
- 물류 표준화를 위한 제언/서병률
- 중량물 포장의 전산화/김형빈
- 국내 포장디자인의 현주소와 대안/임종웅

지상강좌

- 21세기 포장기술 예측/JPI
- 글판지 상자의 포장강도 설계/JV
- 포장재의 선택과 사용 - 합성수지편/이수근

경영전략

소비자 구매행태 측면에서 본 포장디자인에 관한
제언/최동만

연구논단

제품 수송시 발생하는 충격가속도 및 충격하중
의 변화가 포장강도에 미치는 영향(1)/김용주
식품포장의 유통중 겹포장이 낱포장에 미치는
영향/유형근

포장현장

업계탐방 - 삼광유리
신한국영 카토너 개발 - 천세산업(주)

환경

신제품 개발과 환경친화적 포장(1)/김 청
전보안내

- 대전 EXPO '93
- 산업포장발전위원회 개최 내용
- 국내외 포장뉴스
- 개발원 소식
- KIDP 소장 도서 목록
- 포장 관련 신간 안내